



[RE-88] НАНО- ТА МІКРОЕЛЕКТРОНІКА



Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Галузь знань	-
Спеціальність	-
Освітня програма	172Мн ІТР - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 49263)172Мп ІТМР - Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 4852)172Мн РЕІ - Радіоелектронна інженерія (ЄДЕБО id: 53272)172Мн РЕІ+ - Радіоелектронна інженерія (ЄДЕБО id: 57919)
Статус дисципліни	Нормативна
Форма здобуття вищої освіти	Очна
Рік підготовки, семестр	5 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни	4 кред. (Лекц. 36 год, Практ. год, Лаб. 36 год, СРС. 48 год)
Семестровий контроль/контрольні заходи	Залік
Розклад занять	https://rozklad.kpi.ua
Мова викладання	Українська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лекц.: Нелін Є. А. , Лаб.: Нелін Є. А. , СРС.: Нелін Є. А.
Розміщення курсу	https://drive.google.com/drive/folders/1YHHMY5Q-HWVivqUiyRVgXSSQ9Z7TAgt2-dsNS4PQxz7JkYRBcLUIEyDjOFXaOSEqcaWGWeX

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Мета навчальної дисципліни — формування у студентів компетенцій в області сучасних тенденцій розвитку мікро- та наноелектроніки, фізико-математичних основ типових мікро- та наноелектронних структур та пристроїв оброблення сигналів на їхній основі.

Предмет навчальної дисципліни — фізичні та математичні основи мікро- та наноелектроніки, основи моделювання та проектування мікро- та наноелектронних структур та пристроїв оброблення сигналів.

Програмні компетентності

(ЗК 11) здатність критичної оцінки своїх занять;

(ФК 6) здатність демонструвати і використовувати фундаментальні знання принципів побудови сучасних телекомунікаційних та радіотехнічних систем, систем контролю та керування, перспективні напрямки розвитку їх елементної бази;

(ФК 11) здатність використовувати типові та розробляти власні програмні продукти, орієнтовані на розв'язок задач проектування та розрахунку складових частин телекомунікаційних та радіотехнічних систем для оптимізації структури та конструкції

досліджуваних об'єктів, підготовки необхідної технологічної документації;

(ФК 16) здатність обирати оптимальні методи досліджень і оптимізації, модифікувати та адаптувати існуючі, розробляти нові методи досліджень і оптимізації відповідно до існуючих технічних засобів та формувати методику обробки результатів досліджень;

(ФК 17) здатність демонструвати і використовувати знання сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій та інструментів інженерних і наукових досліджень, розрахунків, обробки та аналізу даних, моделювання та оптимізації.

Програмні результати навчання:

(ПРН 1) впорядковувати набуті знання для постановки і вирішення інженерних та наукових завдань, вибору і використання відповідних аналітичних методів розрахунку;

(ПРН 11) узагальнювати сучасні наукові знання та застосовувати їх для розв'язання науково-технічних завдань, оцінки можливості доведення отриманих рішень до рівня конкурентоспроможних розробок, втілення результатів у бізнес-проектах;

(ПРН 18) виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, обирати оптимальні методи їх розв'язання.

За результатами засвоєння дисципліни студенти отримають теоретичні знання в області мікро- та наноелектроніки, практичні знання моделювання та проєктування мікро- та наноелектронних структур; набудуть уміння застосовувати здобуті знання при розробці нових мікро- та наноелектронних пристроїв оброблення сигналів.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Для успішного засвоєння дисципліни студент має володіти знаннями з дисциплін «Фізика», «Вища математика», «Основи теорії кіл», «Пристрої НВЧ», «Програмування».

3. Зміст навчальної дисципліни

Дисципліну структурно розділено на 6 розділів:

Розділ 1 Вступ. Мікро- та наноелектроніка

Розділ 2 Радіотехнічні моделі мікро- і наноструктур

Розділ 3 Поодинокі наноструктури

Розділ 4 Кристалоподібні структури

Розділ 5 Нанооптика

Розділ 6 Частотно-вибіркові пристрої на основі

шлейфних мікроструктур

4. Навчальні матеріали та ресурси

Основна література:

1. Поплавко Ю. М., Борисов О. В., Якименко Ю. І. Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка. – К: НТУУ «КПІ», 2012. – 299 с.
2. Knoch J. Nanoelectronics: Device Physics, Fabrication, Simulation. – Berlin/Boston: De Gruyter, 2021. – 390 p.
3. Markos P., Soukoulis C. M. Wave Propagation: From Electrons to Photonic Crystals and Left-Handed Materials. – Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2008. – 352 p.

Допоміжні джерела:

1. Joines W. T., Palmer W. D., Bernhard G. T. Microwave Transmission Line Circuits. – Norwood, MA.: Artech House, 2013. – 320 p.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття. Перелік основних питань

Розділ 1 Вступ. Мікро- та наноелектроніка

- 1.1 Тенденції розвитку. Напрями
- 1.2 Частотні фільтри на основі акустичних хвиль в мобільних телефонах
- 1.3 Частотні фільтри на основі електромагнітних хвиль

Розділ 2 Радіотехнічні моделі мікро- і наноструктур

- 2.1 Фізико-технічні основи мікро- і наноструктур
- 2.2 Особливості моделювання мікро- і наноструктур
- 2.3 Імпедансна модель мікро- і наноструктур
- 2.4 Відрізок лінії передачі

Розділ 3 Поодинокі наноструктури

- 3.1 Потенціальний бар'єр
- 3.2 Тунелювання хвиль
- 3.3 Надбар'єрне проходження електронів
- 3.4 Потенціальна яма
- 3.5 Двобар'єрна структура
- 3.6 Резонансне тунелювання електронів. Типова характеристика двобар'єрної структури
- 3.7 Резонансний тунельний діод
- 3.8 Залежності власних рівнів енергії двобар'єрної структури

- 3.9 Амплітудні і фазові умови резонансного тунелювання хвиль
- 3.10 Власні рівні енергії і ширина рівня двобар'єрної структури
- 3.11 Імпедансні умови резонансного проходження і резонансної локалізації хвиль
- 3.12 Однobar'єрні структури з резонансним тунелюванням
- 3.13 Двоємна структура
- 3.14 Квантова інформатика (quantum information science)

Розділ 4 Кристалопоподібні структури

- 4.1 Напівпровідникова надґратка
- 4.2 Модель кристалічної ґратки
- 4.3 Зонні характеристики кристалопоподібних структур
- 4.4 Вхідний імпеданс кристалопоподібної структури
- 4.5 Імпедансні умови для заборонених та дозволених зон
- 4.6 Дозволені зони — зони власних значень кристалопоподібної структури
- 4.7 Характеристики напівпровідникової надґратки
- 4.8 Характеристики фотонних і фононних кристалів
- 4.9 Аналогія кристалопоподібних структур і періодичних електромагнітних структур
- 4.10 Узагальнена періодична структура на основі реактивних елементів
- 4.11 Типи кристалопоподібних структур. Фононні кристали

Розділ 5 Нанооптика

- 5.1 Принципи нанооптики
- 5.2 Резонатор Фабрі-Перо
- 5.3 Характеристики резонатора Фабрі-Перо
- 5.4 Фотонні кристали
- 5.5 Імпедансна модель фотонного кристала
- 5.6 Локалізація фотонів і електронів
- 5.7 Неоднорідності фотонного кристала
- 5.8 Резонаторні порожнини та хвилеводи на основі фотонного кристала
- 5.9 Елементи інтегрально-оптичних пристроїв на основі фотонних кристалів
- 5.10 Світловоди
- 5.11 Фотонно-кристалічні світловоди
- 5.12 Особливості лазера як джерела світла

5.13 Волоконні лазери

5.14 Фотонно-кристалічні лазери

5.15 Квантово-каскадні лазери

5.16 Метаматеріали з від'ємним показником заломлення

Розділ 6 Частотно-вибіркові пристрої на основі

шлейфних мікроструктур

6.1 Шлейфи лінії передачі

6.2 Резонатор на основі двох розімкнутих шлейфів

6.3 Розрахунок резонатора та його амплітудно-частотної характеристики

6.4 Резонатор на основі двох розімкнутих шлейфів

з відрізками основної лінії

6.5 Резонатор на основі розімкнутого та короткозамкнутого шлейфів

6.6 Резонатор на основі розімкнутого та короткозамкнутого шлейфів

з відрізками основної лінії

6.7 Резонатор на основі розімкнутого шлейфа та відрізка

6.8 Мікросмужкова лінія

6.9 Одновимірний модель секції мікросмужкової лінії. Двовимірні квазісосереджені реактивні елементи

6.10 Тривимірні квазісосереджені ємності

6.11 Тривимірні квазісосереджені індуктивності

6.12 Порівняння характеристик дво- та тривимірних квазісосереджених елементів

6.13 Фільтри нижніх частот на основі дво- та тривимірних квазісосереджених елементів

6.14 Фільтри нижніх частот на основі дво- та тривимірних шлейфів

6.15 Смугові фільтри на основі двошлейфних резонаторів

Тематики практичних занять. Завдання виконуються комп'ютерним моделюванням в комп'ютерному класі.

1 Моделювання та дослідження характеристик відрізка лінії передачі

2 Квантово-механічні потенціальні бар'єр та яма

3 Двобар'єрна квантово-механічна структура

4 Фотонний кристал

5 Двошлейфний резонатор

6. Самостійна робота студента

З метою підвищення якості засвоєння навчального матеріалу та досвіду теоретичних наукових досліджень передбачені індивідуальні завдання у формі домашньої контрольної роботи за тематикою дисципліни.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Вимоги, які ставляться перед студентом:

відвідування лекційних та практичних занять є обов'язковою складовою вивчення матеріалу;

- на лекції викладач користується власним презентаційним матеріалом; використовує програму zoom для викладання матеріалу поточної лекції, додаткової інформації, завдань до практичних робіт та інше;
- питання на лекції дозволено задавати впродовж лекції;
- для захисту самостійної практичної роботи необхідно виконати передбачені в ній завдання та зробити аналітичні висновки;
- заохочувальні бали виставляються за активну роботу на лекції та практичному занятті, самостійне вирішення завдань на практичних заняттях та дострокове виконання самостійного практичного завдання.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO)

Рейтинг студента складається з балів за такі складові.

1. Робота на лекціях та практичних заняттях.
2. Виконання самостійних практичних завдань.
3. Відповіді на заліку.
4. Заохочувальні бали.

Самостійні практичні роботи:

Сумарний ваговий бал за виконання самостійних практичних завдань № 1 – 5 протягом семестру складає $RS = 100$ балів при таких критеріях оцінювання

14 балів — задовільне виконання завдання;

16 балів — добре виконання завдання;

20 балів — відмінне виконання завдання.

Заохочувальні бали:

за активну роботу на лекції та практичному занятті (зокрема, 1..3 бали за вирішення задачі, за складну задачу — 5 балів);

за дострокове виконання практичного завдання (за 1 і більше днів до встановленої дати) — 3 бали .

Рейтингова шкала з дисципліни $RD = 100$ балів і формується з сумарного вагового балу за роботу в семестрі (стартовий рейтинг) RC та залікової складової $RЗ$:

$$RD = RC + RЗ$$

Згідно з викладеним у попередніх пунктах

$$RC = R_{пр} + Rз,$$

де $R_{пр}$ — бали за практичні завдання (0... RS); $Rз$ — заохочувальні бали.

Залікова складова становить 50% рейтингової шкали і дорівнює $RЗ = 50$ балів. Система оцінювання знань на заліку:

- відповіді на всі завдання білета відсутні або містять грубі помилки й не задовольняють мінімальному необхідному рівню засвоєння матеріалу — 0 - 9 балів;
- загалом правильні відповіді не менше, ніж на 25% завдань білета — 10 - 19 балів;
- загалом правильні відповіді не менше, ніж на 50% завдань білета — 20 - 29 балів;
- правильні відповіді не менше, ніж на 75% завдань білета — 30 - 39 балів;
- вичерпні аргументовані відповіді на всі завдання білета — 40 - 50 балів.

Умови допуску до заліку: студент допускається до заліку, якщо має стартовий рейтинг $RC > 0,5RS$, тобто $RC \geq 50$ балів, та має зараховані самостійні практичні завдання.

Сума набраних балів RD переводиться до оцінки згідно з таблицею:

Кількість балів	Оцінка
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконано умов допуску	Не допущено

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою

Кількість балів	Оцінка
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре

84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Практичні роботи виконуються індивідуально кожним студентом в комп'ютерному класі з застосуванням спеціального програмного забезпечення для виконання моделювання, дослідження та аналізу характеристик типових мікро- та наноструктур і пристроїв оброблення сигналів на їхній основі.

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено [Нелін Є. А.](#);

Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № 6/2023 від 22.06.2023)

Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 6/2023 від 26.06.2023)